

(11)Publication number:

(43) Date of publication of application: 22.12.1984

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21)Application number: 58-102865

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

10.06.1983

(72)Inventor: MAEBOTOKE SAKAE

**EDAHIRO TAKAO** 

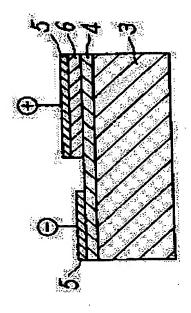
**NODA JUICHI** 

### (54) SEMICONDUCTOR HETERO-JUNCTION ELEMENT

### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain high efficiency light emitting element in a visible range near blue range by forming a single hetero-junction from N type AlxGal-xN film and P type AlyGal-yN film.

CONSTITUTION: An N type AlxGal-xN(0<x·1) film 4 is formed on an insulating substrate 3. Then, an ohmic electrode 5 is formed on the film 4. A P type Aly Gal-yN (0<y·1) film 6 is accumulated on the film 4 to form a single hetero junction. Then, an ohmic electrode 5 is formed on the film 6. When thus formed, a DC voltage of positive polarity is applied to the P type electrode, and a DC voltage of negative polarity is applied to the N type electrode, and a light is emitted at P-N junction. In this manner, a high efficiency light emitting element in visible range near blue range can be obtained.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(9) 日本国特許庁 (JP)

**①特許出願公開** 

⑫公開特許公報(A)

昭59-228776

Int. Cl.<sup>a</sup>
 H 01 L 33/00

識別記号

庁内整理番号 6666-5F 砂公開 昭和59年(1984)12月22日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

## 69半導体ヘテロ接合素子

创特

頭 昭58-102865

22出

顧 昭58(1983)6月10日

切発 明 者

者 前佛栄

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社

**茨城電気通信研究所内** 

仍発 明 者 枝広隆夫

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所内

⑩発 明 者 野田壽一

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所内

の出願 人 日本電信電話公社

②代理 人 弁理士 杉村暁秀

外1名

#### 明 知 名

1. 売明の名称 半導体ヘテロ接合業子

### 2.特許額水の範囲

### 8. 発明の静細な説明

本発明は GaN, AsN, As<sub>X</sub>G<sub>al-X</sub>N(0<x<1) などの 広パンド・ギャップ(エネルギー・ギャップ R8>8.5eV) E — V 族化合物半導体のヘテロ接合 煮子に関するものである。

従来青色領域の可視光発光素子材料として、I-V 、2018、2018の第、B-V族化合物半導体系として、 族化合物半導体系として、GaN、 V-N族化合物半 事体系として SiO 等が取り上げられている。 ZnS 等のⅡ~Ⅱ 旋系の場合、良好な単結晶茘板の宵成、 **数面および界面の創御が困難であり、またこの材** 料の不純物添加に関する強い自己植像効果のため にp型エピタキシャル膜(以下エピ膜という)を 成長させることができない。従つて発光素子を形 成するには、NIB樽迎をとらなければならない。 たとえば半導体領域(S)としてn型 ZnS を用い、 絶縁体假域 (I) として 2n0 を用い、金銭領域 (M) としてAuを用いてMIS構造を形成するが、助 作電圧が高くまた発光強度も弱く、高効率の発光 素子を得ることができないという欠点がある。 GaN 材料は、通常不純物未添加の状態ではNの空 格子点のためロ型になり、 2n または Mg などのす クセプォー・ドーパントを添加しても、高抵抗に なるだけでP靼エビ膜を形成することができない。

## 特開昭59-228776(2)

従つて GaN の場合も通常は発光素子として N I S 構造をとる。たとえば (S) 層としてノンドープ GaN を用い、 (I) 層として Zn 添加 GaN を用い、 (N) として In を用いて N I S を形成するが、 動作電圧が 7・5~10 V と高くなる欠点がある。 SiC 材料は、通常 T クセプターとして A4、 ドナーとして N を確加して Pn 接合を形成することが できるが、 勧品多形の 側 であるうえに、 発光機器がパンド間の 間接 選移によるので、 発光 効率が低いという欠点がある。

本発明はこれらの欠点を解決するために、A2N,、 $A4_XG_{a1-X}N(0< x<1)$  が P , n 両迎形成できること、およびこれらの材料が GaN との格子整合性のよいことに注目して、 GaN と  $A4_XG_{a1-X}N(0< x\leq 1)$  とでヘテロ接合素子を形成するようにしたもので、背色領域近傍の可視光領域での高効率な発光素子を得ることを目的とする。

 $A4yG_{8.1-y}N(0 \le y \le 1)$  の格子定飲および光学吸収 館の組成 y に対する依存性を示した図であつて、 1 は格子定数、 2 は光学吸収増の組成依存性をそれぞれ示す。

たとえば話性層  $AL_yG_{a1-y}N(0\le y\le 1)$  の組成 y を 0.2 に 敬定 し、  $AL_xG_{a1-x}N(0\le x\le 1, x>y)$  と の  $\sim$  テロ接合形成の格子不整合を 0.3 多以内に 散 計するには、 節 1 図を利用してまず y=0.2 のと をの格子定数( 8.1 8 Å)を 読み取り、 0.2 多以内の格子不整合の格子定数( 5.1 2 Å から 8.1 8 Å の範囲)を 求め、 そして 組度 x ( 0.2 0< x<0.8 8 ) を決定する。

本 発明の 素子の作製を以下の各実施例について説明する。 実 <u>継 例 1</u>

第8図は絶験性基板上に作成したシングル・ヘ テロ接合素子の実施例の健断面図であつて、8は 絶縁性基板、4はn型 GaN またはn型 A4xGa1-xN(0<x≤1) 膜、5 はオーミック電板、6 はp型 A4yGa1-yN(0<y≤1) 膜である。絶縁性基 板としては、C面サファイア基板、R面サファイ ア基板、S1C基板、A4N基板を用いる。n型 GaN

関は気相エピタキシャル法で数 MD 図に形成する。
気相エピタキシャル法としては、キャリアガスとしては、キャリアガスとしては、 キャリアガスとして ML を 反応させて Ga の 塩化物である GaC1 を 形成せしめ、これを NH a ガスと 熱分解反応させて GaN エピ 設を は H a と は CCH a) a は た は や り す ガスを NH a ガスと 熱分解反応 は で GaN エピ 膜を 成長させる で GaN エピ 膜を 成長 させる の が は で の が は な 過度 に は ある ら は が る の は で は は か る の は は が る の は な 過度 に と る の る に と な 過度 に と る の る に と な 過度 に と る の な に と な 過度 に と で い で は で い で い で な の で は い トーツ GaN エピ 膜 は 、 トー 空 格 チ の が 野 で い 型 に な つ で お り 、 キャリア の に な の で に ひ の で に か の と い か の と い か の と の の に か の と い か の と い か の と い か の と い か の と い か の と の と い か の と い か の と い か の と い か の と い か の と に か の と い の と に か の と い の と い か の と い の と い か の と い か の と い か の と い か の と い か の と い か の と い か の と い か の と い

1 0 18~80 cm<sup>-8</sup>、砂にドナーを添加せず、その まま n 型エビ膜として用いる。n型A4xGa1—xN(0<x≤1) エビ膜の成長は、削配 n 型 GaN 気相エピタキシヤ ル法に、塩化物の場合は A4C4。を、有機金別の場 合は、(CH<sub>8</sub>)<sub>8</sub>A4 を加えて行われる。

n 型 A 1 x G<sub>B.1-x</sub> N (0 < x ≤ 1) の場合、ドナーとして Si も SiH 4 などのガスを用いて添加する。組成 x は このシングル・ヘテロ接合素子を動作させるには、第8回に示すように、P型上の試極に+振性、n型上の試極に一振性の直流は圧を付加し、P-n接合部で発光させる。付加低圧は存色発光被長に対応するエネルギー(≥ 2.5 eVを目安にすればよく、3.5~3 Vに設定され、従来の LIS 保登に比べて 1/3~1/4 の印加低圧ですむ。 低流は 10 mA ~ 1 0 0 mA である。

### 实施例 2

第8図は導電性基板上に作製したシングル・へ

## 特開昭59-228776(3)

テロ接合案子の実施例の関斯面図であつて、7は **遊 似性 揺 板 、 B は 遊 姫 性 基 板 側 に 取 り 付 け た オ ー** もック電板、4,5および6は各々実施例1で述 べたれ型 GaN またはn型 A4xGa1-xH(0<x≤1) 段、 オーミック電極、P型 AlvGa1-vN(0<y≤1) 膜で ある。 導低性若板としては導電率数 2/om の.n 型 Si 基板を用いる。この導電性基板上に、実施例 1で述べた方法によりn型GaNまたはn型 A∠xGa1-x¾(0<x≤1) エビ膜上にP型A∠vGa1-vN(0<v≤1) n<sup>t</sup>型にするため、n.型よりもドナーを多く添加す エピ膜を実施例1で述べたのと同じ膜厚で成長さ せ、ヘテロ接合を形成せしめる。エビ膜側のオー ぇック電極としては疾施例1と同じく、金民 In を真空整着法により取り付け形成する。将保性基 板側のオーミック低低としては、 Au を攻空概剤 はにより形成する。

このシグナル・ヘテロ接合案子を動作させるに は、突旋例1で述べたのと同様に、前8図に示す 極性で 2.5 ~ 8 V の低圧を印加し発光させる。

#### 实施例 8

第4回はサファイア等の絶縁性基板上に作製し

オーミック電板をを裏空蒸溜により取り付ける。 この実施例では、8, 10をn<sup>†</sup>型、12をp<sup>†</sup>型に したが、逆に8,10をp<sup>†</sup>型、18を n<sup>†</sup>型にもで

このメブル・ヘテロ接合数子を動作させるには、 館も図に示すように、P型上の電話に+飯性、P 取上の電板に一個性の直流電圧を付加し、P-n 接合部で発光させる。この際、特性層の屈折率が 両្要接層に比べて大きいので、話性語が導放路と なり、光はこの遊波路に添つて伝搬する。また印 加世氏は先のシングル・ヘテロ接合素子に比べ、 キャリアの閉込め効果により減少する。

### 实施例 4

節 5 図は遊覧性芸板上に作製したストライプ機 盗のダブル・ヘテロ接合案子の実施例の関析面図 であつて、7、8は実施例8で述べた将低性芸板、 游戏性盖板侧弧板、8,10,11,18 位各々 実施例 8 で述べた n<sup>+</sup>型 A4<sub>X</sub>G<sub>&1-X</sub>N(0 < x ≤ 1) 、 n<sup>+</sup> 型 AZíGa1-xN(0<x≤1) x×x)、n型またはp型  $A_{L_y}G_{a_1-y}N(0 < y \le 1, x'>y)$ , p+2

たダブル・ヘテロ接合業子の実施例の側断面図で あって、8、5は突旋例1で述べた絶縁性恭板、 オーミック電極、9は n<sup>+</sup>型A/<sub>X</sub>G<sub>a.1—X</sub>N(0<×≤1)、 1 0 は n 型 AtxGa1-xN(0<x≤1, x>x) 、 1 1 は n 型または p 型の AℓyGal—yN(0 < y≤1, x > y)、 1 8 は p+ 型 A2xGa1-xN(0<×≤1) である。 船 緑 性 基板 8 の上に、 n<sup>+</sup>型 Aℓ<sub>x</sub>G<sub>a1-x</sub>N(0 < x≤1) を実施 例 1 と同様の方法により飲 #22 頭に成長させる。 る。この上に n<sup>+</sup>型 A4x<sup>(G</sup>a1-x<sup>(N)</sup>(0<x≤1, x′>x) を 0.4~ 1 /m 厚程度に成長させる。さらにこの上 に括性層であるコ型またはp型  $A_{L_y}G_{a,1-y}N(0 < y \le 1, x > y) & 0.1 \mu m \sim 0.4 \mu m$ 

厚程度成長させる。胡成戈と胡成ソの値は、格子 不惑合を~0.1 % 程皮とし、第1図を使つて設定 する。 括性 間の上に P<sup>+</sup>型 A4<sub>x</sub>G<sub>21-x</sub>N(0 < x≤1) を 0.4~1 m 厚程度に成長させる。 P<sup>+</sup>型にするた め実施例1で述べたアクセブター添加位をP型に 比べ多くする。 P<sup>+</sup>型 A4xGa1-xN 暦 1 2 と n<sup>+</sup>型 A4xGal—xN № 9 の上に、第 4 図に示すように、 In

A4xGa1-xN(0<x≤1)、18はSiOa 的報股、5は オーミック電極である。遊電性装板上に実施例 8 に述べたのと同様にして、9、10、11、18, の各エビ膜層を形成する。さらにこの上に絶縁脳 として 810。 膜を 0.1 6 ~ 0.8 畑 厚にスパッタ法 により形成する。ストライブ (前) 幅は 5 ~ 8 0 4四 程度にする。さらにオーミック電板 5 および 8 を 館 5 図に示すように形成する。また実施例 8 と同 じく、 8 , 1 0 を p\*駆、 1 2 を n\*型にする構造も

このダブル・ヘテロ接合菓子を助作させるには、 夹施例 8 で述べたのと同様に、第 5 図に示す極性 で直流電圧を印加して発光させる。

なお、実施例1~1のいずれの場合でも、絶縁 性話板または遊電性器板と GaN または A4xGa1—xN(0<x≤1) との格子不然による預額和 のためパッファ間として AlxGai-xN(x+x, 0ぐ×ぐx) を入れてもよい。

以上説明したように、本発明の半導体へテロ接 合無子は、発光素子得避としてヘテロ接合を用い

## 特閒昭59-228776(4)

第1図はA4<sub>X</sub>G<sub>a1—X</sub>N(0≤x≤1)の格子定数および光学吸収額の組成依存性とA4<sub>y</sub>G<sub>a1—y</sub>N(0≤y≤1)の格子定数および光学吸収線の組成依存性を示す

第2 図は本発明の絶縁性茶板上に作製したシングル・ヘチャ第子の優新面図。

第 8 図は本発明の導電性基板上に作製したシングル・ヘチャ素子の個所面図、

第4 図は本発明の絶縁性素板上に作製したダブル・ヘテロ繁子の健断面図、

第 6 図は本発明の準準性表板上に作製したスト ライブ構造ダブルヘテロ素子の個所 図図である。

 $1 \cdots$ 格子定数組成依存級、  $2 \cdots$  光学吸収缩組成依存額、  $8 \cdots$  絶線性基板、  $4 \cdots$  n 型 GaN または n 型  $A\ell_XG_{B1-X}N(0< x \le 1)$  膜、  $6 \cdots$  x = 1 ) 膜、  $6 \cdots$  x = 1 型  $A\ell_XG_{B1-X}N(0< x \le 1)$  膜、 x = 1 の 選 配 性 法 板、 x = 1 数 配 性 法 板、 x = 1 数 配 x = 1 数 x = 1 % x

 $A4\chi G_{a1-\chi}N(0<\chi\leq 1,\,\chi>\chi)$  膜、 1 1 … n 型 または p 型の  $A4\chi G_{a1-\chi}N(0<\chi\leq 1,\,\chi>\chi)$  膜、 1 8 … 1 9 … 1 8 … 1 9 … 1 1 9 … 1 9 … 1 9 … 1 9 … 1 9 … 1 9 … 1 9 … 1 1 9 … 1 0 … 1

